Neoway:有方

N720V5 产品规格书

版本 1.1

日期 2018-08-28

有方产品资料

版权声明

版权所有 © 深圳市有方科技股份有限公司 2018。深圳市有方科技股份有限公司保留所有权利。

未经深圳市有方科技股份有限公司书面同意,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

NCOWO)"有方是深圳市有方科技股份有限公司所有商标。

本文档中出现的其他商标,由商标所有者所有。

说明

本文档对应产品为 N720V5 模块。

本文档的使用对象为系统工程师,开发工程师及测试工程师。

本设计指南为客户产品设计提供支持,客户须按照本文中的规范和参数进行产品设计和调试。如因客户操作不当造成的人身伤害和财产损失,有方概不承担责任。

由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会在不预先通知的情况下进行必要的更新。

除非另有约定,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市有方科技股份有限公司为客户提供全方位的技术支持,任何垂询请直接联系您的客户经理或发送邮件 至以下邮箱:

Sales@neoway.com

Support@neoway.com

公司网址: http://www.neoway.com

目录

| 1 | 产品介绍 | |
|---|---------------|----|
| | 1.1 产品概述 | 1 |
| | 1.2 设计框图 | 1 |
| | 1.3 基本规格 | |
| 2 | 遵从标准 | 4 |
| 3 | 管脚外观 | 5 |
| | 3.1 管脚布局 | 5 |
| | 3.2 模块外观 | 7 |
| 4 | 电气特性及可靠性 | 8 |
| | 4.1 电气特性 | 8 |
| | 4.2 温度特性 | 8 |
| | 4.3 ESD 防护特性 | 9 |
| 5 | 射频特性 | 10 |
| | 5.1 工作频段 | 10 |
| | 5.2 功率和灵敏度 | 10 |
| 6 | 机械特性 | 12 |
| | 6.1 尺寸 | 12 |
| | 6.2 标贴 | 13 |
| | 6.3 包装 | 13 |
| | 6.3.1 托盘包装 | |
| | 6.3.2 湿敏 | |
| | 6.4 存储 | 15 |
| 7 | 装配 | 16 |
| | 7.1 模块 PCB 封装 | 16 |
| | 7.2 应用 PCB 封装 | 17 |
| | 7.3 钢网 | |
| | 7.4 锡膏 | |
| | 7.5 贴片炉温曲线 | |
| 8 | 安全建议 | 19 |

插图目录

| 冬 | 1-1 设计框图 | 1 |
|----|---------------------------------|----|
| 11 | | |
| 图 | 3-1 N720V5 模块管脚定义 | 6 |
| 图 | 3-2 N720V5 模块俯视图 | 7 |
| 图 | 3-3 N720V5 模块底部图 | 7 |
| 图 | 6-1 N720V5 模块俯视尺寸(单位: mm) | 12 |
| 图 | 6-2 N720V5 模块托盘包装 | 14 |
| 图 | 6-3 N720V5 模块铝箔袋包装 | 14 |
| 图 | 7-1 N720V5 模块 PCB 封装底视图(单位: mm) | 16 |
| 图 | 7-2 N720V5 模块 PCB 推荐封装(单位: mm) | 17 |
| 图 | 7-3 炉温曲线 | 18 |

表格目录

| 表 | 4-1 N720V5 电气特性 | 8 |
|---|--------------------------|----|
| | | |
| | 4-2 N720V5 温度特性 | |
| 表 | 4-3 N720V5ESD 防护特性 | 9 |
| 表 | 5-1 N720V5 工作频段 | 10 |
| 表 | 5-2 N720V5 RF 功率和接收灵敏度说明 | 10 |

关于本文档

范围

本文档对应产品为 N720V5 模块,详细介绍了 N720V5 模块的各种特性,指标及测试标准。

读者对象

本文档的使用对象为系统工程师,开发工程师及测试工程师。

修订记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 作者 |
|-----|---------|--|------------|
| 1.0 | 2018-05 | 初始版本 | Tony zhao |
| 1.1 | 2018-08 | 修改 83 管脚为 NET_LIGHT, 80 管脚 RESERVED修改工作温度 | Jerry Xiao |

符号约定

| 符号 | 含义 |
|---------|--|
| Warning | 危险或警告,用户必须遵从的规则,否则会造成模块或客户设备不可逆的故障损坏, 甚至可能造成人员身体伤害。 |
| Caution | 注意,警示用户使用模块时应该特别注意的地方,如不遵从,模块或客户设备可能出现故障。 |
| Note | 说明或提示,提供模块使用的意见或建议。 |

相关文档

《Neoway_N720V5 硬件设计指南》

《Neoway_N720V5_AT 命令手册》

《Neoway_N720V3V5_EVK 用户指南》

1产品介绍

1.1 产品概述

N720V5 模块是一款 LTE 工业级无线通信模块,支持 LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、GSM 通信。模块焊盘采用 LGA 封装,模块尺寸仅为 30mm *28mm *2.8mm,具有工业级高性能,适用于开发无线抄表终端、对讲机、手持 POS、工业路由器等物联网通讯设备。

1.2 设计框图

N720V5 模块主要包含以下功能单元:基带、晶振、电源管理、数字接口(USIM、I2C、PCM等)、射频部分等。

ANT_MAIN ANT_AUX RF Section 1 **VBAT** Power RF transceiver Manager 26M crystal PWRKEY Base Band Flash RESET \hat{I} \iint Digital Interface USIM I2C PCM ADC UART USB РС

图 1-1 设计框图

1.3 基本规格

| 参数 技 | 描述 |
|-------------------|--|
| • | 尺寸: (30±0.1)mm × (28±0.1)mm × (2.8±0.1)mm |
| 物理特性 | 封装: 100Pin-LGA |
| • | 重量:约 5.1g |
| 温度范围 | 工作温度: -40°C ~ +85°C¹ |
| 血反记 <u>国</u> 1 | 存储温度: -40°C~+90°C |
| 供电 | /BAT: 3.3V∼4.3V, TYP: 3.8V |
| 电流 | 休眠模式: <5 mA |
| | 特机模式: <20mA |
| 平台特性 | |
| ļ | ARM 946 处理器 |
| 应用处理器 | 主频最高至 1.3 GHz |
| 2 | 256kB L2 缓存 |
| 内存 | RAM: 32MB |
| | ROM: 128MB |
| 射频特性 | |
| • | GSM: 900/1800MHz |
| 频段 | WCDMA: B1/B8 |
| 7112 | TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| • | FDD-LTE: B1/B3/B5 |
| | 2G/3G< -108dBm |
| 灵敏度 | TE: B1<-96; B3<-95; B5<-95; B38<-96; B39<-96; B40<-96; B41<-96 |
| | TE Test Bandwidth: 10MHz |
| | |
| | GSM/GPRS/EDGE |
| 协议 | GSM/GPRS/EDGE WCDMA R9DC-HSPA+42Mbps(DL),R6 HSUPA 11Mbps(UL) |
| | |

¹在工作温度-40°C~-30°C 和+75°C~+85°C 范围内, 部分射频指标会恶化, 低于 3GPP 标准。



连接特性

| UART | 2 组 UART 口,最高速率至 3.6 Mbps |
|--------|--------------------------------|
| I2C | 1 组 I2C 接口,仅支持主模式 |
| USIM | 1 组 USIM 接口,可自适应 1.8V/3V |
| USB | 1 组 USB2.0 高速接口,用于升级、调试、数据通信 |
| SDIO | 1 组支持 SD3.0;4 bit SDIO,用于 WLAN |
| ADC | 1 组 12bit ADC,电压检测范围: 0~1.4V |
| 调试接口 | |
| 紧急下载模式 | USB_BOOT,强制模块进入下载模式 |

2 遵从标准

- YD 1214-2006《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业 务(GPRS)设备技术 要求:移动台》
- YD 1215-2006《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业 务(GPRS)设备测试方法:移动台》
- YD 1032-2000《900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限 值和测量方法第一部分:
 移动台及其辅助设备》
- GB/T22450.1-2008 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通讯系统电磁兼容性限值和测试方法 第一部分:移动台及其辅助设备
- GSM/GPRS/EDGE 2G 通信协议
- WCDMA R99, Rel9DC- HSDPA+(42Mbps) 通信协议
- LTE Cat4 4G 通信协议

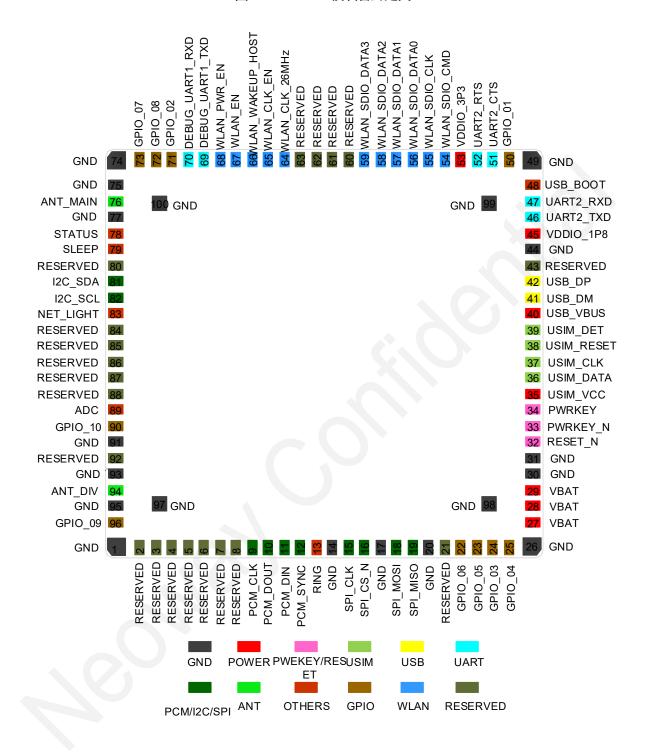
3 管脚外观

N720V5 共 100 个管脚,焊盘采用 LGA 封装,支持以下功能接口:电源、UART、USB、USIM、GPIO、PCM、WLAN、RF 等。

3.1 管脚布局

N720V5 模块管脚布局如下图所示。

图 3-1 N720V5 模块管脚定义





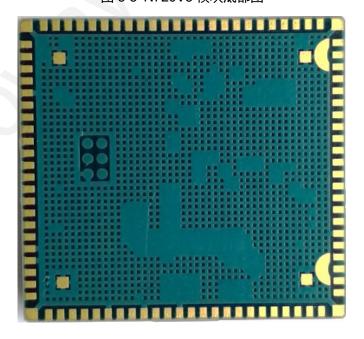
预留管脚: 2、3、4、5、6、7、8、21、43、60、61、62、63、80、84、85、86、87、88、92 不可上拉或者下拉,悬空即可。详细引脚定义及使用参考我司《Neoway_N720V5 硬件设计指南》。

3.2 模块外观

图 3-2 N720V5 模块俯视图



图 3-3 N720V5 模块底部图



4 电气特性及可靠性

4.1 电气特性

表 4-1 N720V5 电气特性

| 模块状态 | | 最小值(极限) | 典型值 | 最大值(极限) |
|------|-----|---------|------|---------|
| VBAT | Vin | 3.3V | 3.8V | 4.3V |
| VDAT | lin | 1 | 1 | 2A |



- 电压过低可能会导致模块无法正常开机; 电压过高或开机瞬间电压过冲有能会对模块本身造成永久性损坏。
- 在使用 LDO 或 DC-DC 给模块供电时,需要保证其输出最小 2A 的电流。

4.2 温度特性

表 4-2 N720V5 温度特性

| 模块状态 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|--------|-------|-----|-----|
| 正常工作温度 | -40℃ | 25℃ | 85℃ |
| 存储温度 | -40°C | 1 | 90℃ |



当环境温度在-40℃~-30℃和+75℃~+85℃时,模块的个别射频指标可能会恶化,但对模块的正常使用不会造成较大影响。

4.3 ESD 防护特性

由于电子产品一般需要进行严格的 ESD 测试,以下是模块主要管脚的静电防护能力,客户在设计相关产品时需要根据产品的应用行业,添加相应的 ESD 防护,以保证产品质量。

测试环境: 湿度 45%; 温度 25℃

表 4-3 N720V5ESD 防护特性

| 测试点 | 接触放电 | 空气放电 |
|------|------|-------|
| VBAT | ±8KV | ±15KV |
| GND | ±8KV | ±15KV |
| ANT | ±8KV | ±15KV |
| 屏蔽盖 | ±8KV | ±15KV |
| 其它 | ±2KV | ±4KV |

5 射频特性

5.1 工作频段

表 5-1 N720V5 工作频段

| 工作频段 | Uplink | Downlink |
|-------------|--------------|--------------|
| EGSM900 | 880~915MHz | 925~960MHz |
| DCS1800 | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz |
| UMTS B1 | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
| UMTS B8 | 880~915MHz | 925~960MHz |
| FDD-LTE B1 | 1920~1980MHz | 2110~2170MHz |
| FDD-LTE B3 | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz |
| FDD-LTE B5 | 824~849MHz | 869~894MHz |
| TDD-LTE B38 | 2570~2620MHz | 2570~2620MHz |
| TDD-LTE B39 | 1880~1920MHz | 1880~1920MHz |
| TDD-LTE B40 | 2300~2400MHz | 2300~2400MHz |
| TDD-LTE B41 | 2555~2655MHz | 2555~2655MHz |

5.2 功率和灵敏度

表 5-2 N720V5 RF 功率和接收灵敏度说明

| 频段 | | 传导发射功率 | 传导接收灵敏度 |
|---------|----------------|---------------|----------|
| GSM900 | GMSK(1Tx Slot) | 33dBm+2/-2dBm | <-108dBm |
| GOWIOO | 8PSK(1Tx Slot) | 27dBm+3/-3dBm | <-108dBm |
| GSM1800 | GMSK(1Tx Slot) | 30dBm+2/-2dBm | <-108dBm |



| 8PSK(1Tx Slot) | 26dBm+3/-3dBm | <-108dBm |
|--------------------|-------------------|----------|
| WCDMA B1/B8 | 24dBm +1dBm/-3dBm | <-108dBm |
| LTE-FDDB1(10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-96dBm |
| LTE-FDDB3(10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-95dBm |
| LTE-FDDB5(10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-95dBm |
| LTE-FDDB38 (10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-96dBm |
| LTE-TDDB39(10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-96dBm |
| LTE-TDDB40(10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-96dBm |
| LTE-TDDB41(10MHz) | 23dBm+2/-2dBm | <-96dBm |

6 机械特性

6.1 尺寸

30mm 1 m m 0.75mm 0.6mm 0,85mm 28mm ∞ 21.6mm .85mm <u>0.75mm</u> 0.75mm

图 6-1 N720V5 模块俯视尺寸(单位: mm)

6.2 标贴

产品标贴如下图所示。



6.3 包装

N720V5产品采用贴片方式进行过炉焊接,为了防止产品从生产到客户使用过程中受潮,从而采用了盘装防潮包装的方式:铝箔袋、干燥剂、湿度指示卡、吸塑托盘、抽真空等处理方式,以保证产品的干燥,延长其使用时间。

6.3.1 托盘包装

每箱 4 包共 800PCS、每包 200 个模块。如下图:

图 6-2 N720V5 模块托盘包装



图 6-3 N720V5 模块铝箔袋包装



6.3.2 湿敏

模块拆包后,如果长期暴露在空气中,模块受潮后,在进行回流焊或实验室焊接的过程中,可能会导致模块损坏。建议长期暴露在空气中的模块再次使用时(模块的车间使用寿命为 48 小时,暴露时间超过 48 小时的需要烘烤),必须进行烘烤,烘烤条件根据受潮情况而定,建议为 60℃/24 小时。另外由于托盘为非耐高温材质,不能将模块放在吸塑托盘直接烘烤。

6.4 存储

在真空包装完整的情况下,存储条件要求如下:

- 存储温度: 20° C~26° C
- 存储湿度: 40%-60%
- 存储时间: 120 天

7 装配

N720V5 模块的采用 100 PIN LGA 封装。

7.1 模块 PCB 封装

30mm mm

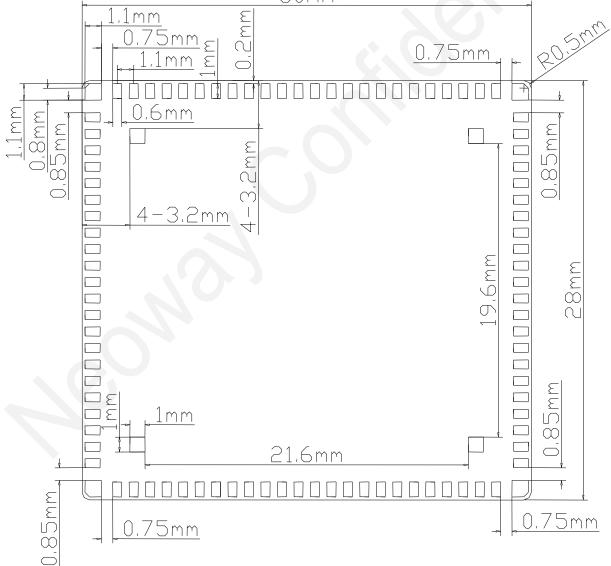
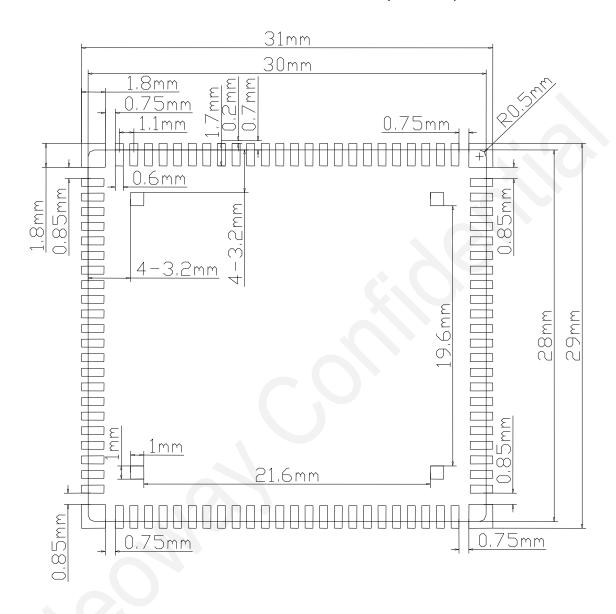


图 7-1 N720V5 模块 PCB 封装底视图(单位: mm)

7.2 应用 PCB 封装

图 7-2 N720V5 模块 PCB 推荐封装(单位: mm)



7.3 钢网

为防止因为模块或者主板 PCB 翘曲而导致的焊接不良,主板钢网推举 0.12mm~0.15mm,客户可根据实际贴片效果,依照制程工艺进行调整。

钢网开孔焊盘宽度方向应小于模块焊盘宽度尺寸,钢网开孔焊盘长度方向应略大于模块焊盘长度尺寸。

7.4 锡膏

锡膏的薄厚以及 PCB 的平整度均对生产合格率起着关键作用。

7.5 贴片炉温曲线

用户 PCB 如果较薄或细长,有在 SMT 过程中存在翘曲的潜在风险,推荐在 SMT 及回流焊过程中使用载具,防止因 PCB 翘曲引起的焊接不良。

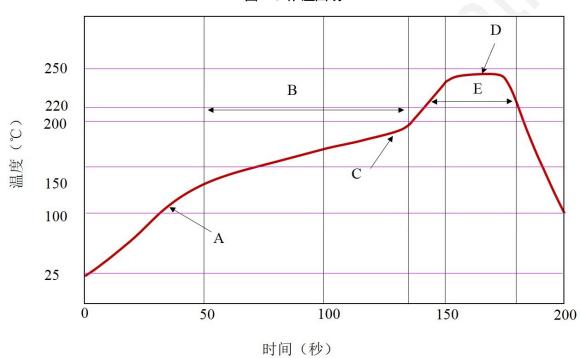


图 7-3 炉温曲线

工艺参数要求如下:

- 上升斜率: 1~4℃/sec; 下降斜率: -3~-1℃/sec;
- 恒温区: 150-180℃ 时间: 60-100S;
- 回流区:大于 220°C 时间: 40-90S。

关于 N720V5 的存储、贴片注意事项,请参考《有方模块贴片回流焊生产建议》。

拆卸模块时需要注意:使用较大口径风枪,温度均调至 250 摄氏度左右(根据锡膏类型而定),对模块上下加热,待锡融化后用镊子轻轻取下,避免在拆卸时(高温下)因为抖动导致模块内部元件偏移,无法维修。

8 安全建议

请仔细阅读并严格遵守以下安全原则,确保产品应用符合国家和环境要求,避免人身安全受到威胁、保护产品和工作场景免遭可能的损坏:

• 切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。

若在有丙烷气、汽油、可燃性喷雾剂等易燃性气体、粉尘的场所使用产品,将导致爆炸或火灾。

• 在禁止使用无线通信的场所,请关闭无线通信功能。

在医疗机构或飞机中,本产品发出的电磁波可能会干扰周围的设备。

该模块产品应用设计和使用过程中,请注意以下要求:

- 请勿拆解私自拆解该产品,否则将无法得到产品的售后保修服务。
- 请按照硬件设计指南的指导正确设计产品。请为产品连接稳定的电源电压,走线应符合安全防火管理要求。
- 请避免接触产品引脚,以防静电损坏产品。
- 待机模式下,请勿插拔 USIM 卡。